

便簽 日期：108年8月8日
單位：研究發展處

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

計畫業務組 擬辦：

- 一、文陳閱後，公告於電子公佈欄、本處、本組及本校最新消息。
- 二、本活動目的在說明科技部LIFT2.0方案及人才需求媒合平台之運作，並收集產學研機構對該方案及平台之意見，故請產學研鏈結中心協助轉知廠商並請需要人才之系所等單位逕行報名參加。
- 三、文存。

會辦單位：產學研鏈結中心、人事室

第二層 決行		
承辦單位	會辦單位	決行
行政組 張譯云 0808 組員 張譯云 0955 本組擬請張譯云小姐報名參加		
教授兼組長 李思禹 0808 1359		
秘書 李玉玲 0808 1527		
教授兼研究發展長 周濟眾 0808 1719		

裝

訂

線



檔 號：

保存年限：

財團法人工業技術研究院 函

機關地址：31057新竹縣竹東鎮中興路4段
195號

承辦人：王韻婷

電 話：03-5732167

電子信箱：itri532200@itri.org.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國108年08月02日

發文字號：工研學字第1080014068號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(ATTCH1 1080014068A00_ATTACH1.pdf)

主旨：本院執行科技部108年度海外人才橋接方案(LIFT 2.0)，將於108年8月20日辦理「廠商媒合暨學人徵件說明會」，地點於台北市中正區館前路65號7樓702教室，敬邀貴單位推派相關同仁並轉知廠商會員參加活動，請查照。

說明：

- 一、科技部108年度海外人才橋接方案(LIFT 2.0)於本年度建置人才需求之媒合平台，積極促成海外學人與國內產學研機構之媒合，並安排返國學人參加「海外學人返國交流會」，與國內產學研機構進行面對面交流。
- 二、本方案將於108年8月20日辦理「廠商媒合暨學人徵件說明會」，地點於台北市中正區館前路65號7樓702教室，活動簡章及網址(<https://college.itri.org.tw/edm/D2/004/02/edm.html>)如附，敬邀貴單位推派相關同仁並轉知廠商會員參加活動，請查照。
- 三、本案聯絡窗口：Lift計畫辦公室王韻婷小姐，電話：(03) 573-2167，電子信箱：itri532200@itri.org.tw。

正本：財團法人資訊工業策進會、財團法人中華經濟研究院、財團法人商業發展研究院、財團法人精密機械研究發展中心、財團法人醫藥工業技術發展中心、財團法人印刷工業技術研究中心、財團法人生物技術開發中心、財團法人台灣經濟科技發展研究院、財團法人中國生產力中心、財團法人食品工業發展研究所、財團法人船舶暨海洋產業研發中心、財團法人台灣大電力研究試驗中心、財團

國立中興大學



1080014625 108/08/02



法人紡織產業綜合研究所、財團法人中衛發展中心、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人國家實驗研究院、財團法人國家衛生研究院、財團法人醫藥品查驗中心、財團法人台灣經濟研究院、財團法人台灣綜合研究院、臺灣區橡膠工業研究試驗中心、社團法人國家生技醫療產業策進會、財團法人台灣金融研訓院、行政院農業委員會特有生物研究保育中心、財團法人農業科技研究院、農業機械化研究發展中心、專利檢索中心、財團法人國家同步輻射研究中心、財團法人中興工程顧問社、行政院原子能委員會核能研究所、經濟部、國立臺灣大學、國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立清華大學、國立中興大學、國立交通大學、國立中央大學、國立臺北教育大學、國立臺北大學、國立陽明大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北商業大學、國防醫學院、輔仁大學、東吳大學、淡江大學、中原大學、中國文化大學、元智大學、大同大學、中國醫藥大學、長庚大學、銘傳大學、實踐大學、世新大學、真理大學、德明財經科技大學、經濟部標準檢驗局、交通部運輸研究所、交通部中央氣象局、衛生福利部疾病管制署、衛生福利部食品藥物管理署、中央研究院、衛生福利部國家中醫藥研究所、經濟部中央地質調查所、勞動部勞動及職業安全衛生研究所、內政部建築研究所、行政院農業委員會林業試驗所、行政院農業委員會水產試驗所、科技部新竹科學工業園區管理局、科技部中部科學工業園區管理局、科技部南部科學工業園區管理局

副本：



108 年度海外人才橋接方案

廠商媒合暨學人徵件說明會(臺北場)

■ 辦理目的：

為號召我國赴海外留學的人才，返國貢獻所學，科技部打造「海外人才橋接方案 (LIFT)」，期望透過引進國際新知，達到激勵產業創新及刺激技術躍昇之成效。108 年度 LIFT 2.0 方案將建置平台，積極促成海外學人與國內產學研機構進行線上/線下媒合，並提供返國學人來回機票補助與全程免費食宿，安排返國學人參加「海外學人返國交流會」，與國內產學研機構進行面對面交流，以促成海外學人回臺就業發展，並提升國內廠商技術能力，最終促進國內產業創新及經濟實力。



■ 活動對象：國內各領域產學研機構、科學園區廠商或其他各界有興趣參加之先進 (人資或研發部門尤佳)。

■ 活動時地：108 年 8 月 20 日(星期二)下午 14:00-16:00

台北市中正區館前路 65 號 7 樓 702 教室(館前聯合大樓)

■ 活動議程：

時間	議程
13:30~14:00	報到 (領取會議資料)
14:00~14:05	開場致詞
14:05~14:25	108 年度海外人才橋接方案(LIFT2.0)推動說明 (20min)
14:25~14:45	海外學人返國交流會-廠商媒合會說明 (20min)
14:45~15:15	廠商意見回饋與交流(廠商媒合場次參加調查)
15:15~15:45	海外學人徵件說明會 (30min)
15:45~16:00	自由交流及散會

備註：主辦單位保留變更議程、講題及主講人/發表人之權利。若有任何未盡事宜，主辦單位亦保有隨時補充、說明及修改之權利。



指導單位：
科技部科國司

主辦單位：
國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

本活動為免費活動，採線上報名：
<https://college.itri.org.tw/edm/D2/004/02/edm.html>

本案聯絡人：
王小姐 03-5732167 E-mail：itri532200@itri.org.tw

